This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

⑩日本国特許庁(JP)

印特許出願公開

母公開特許公報(A)

昭64-9635

⑤lnt_Cl.4
H 01 L 21/68
B 25 J 15/06
B 65 G 47/88

微別記号 广内整理番号

母公開 昭和64年(1989) 1月12日

M-7454-5F G-8611-3F D-8010-3F

D-801 Z-801

-8010-3F 審査請求 未請求 発明の数 1 (全5頁)

公発明の名称 半導体ウェハの位置決め方法

到特 顧 昭62-164942②出 顧 昭62(1987)7月1日

伊発明者 成瀬

47/90

来 郎

神祭川県川崎市川崎区田辺新田1番1号 富士電機株式会

社内

⑪出 願 人 富士電機株式会社

神奈川県川崎市川崎区田辺新田1番1号

19代 理 人 弁理士 山口 巌

男 神 警

1. 発明の名称 半導体ウェハの位置決め方法 2. 特許請求の範囲

1)半年体ケエハの外別で支えないできまれたの外別では、10年年体ケエハの外別では、10年年には、10年年には、10年年には、10年年に、10年末に、10年末に、10年末に、10年末に、10年末に、10年末に、10年末に、10年

物配のエハ勤送用ハンドラにより、パターン面を下向きにした状態でウェハカセットに収納されている半導体ウェハを前配ウェハカセットから取り出して飛乾技出手段の配置された所定の検出位

世化御送したのち、

前記りエハ位置合わせ用ハンドラにより、半等体ウエハを耐配りエハ数送用ハンドラのみとなったが設定りまれており、といいで助記を出て扱の後出信号に基づして半等体ウエハのまりエンアーションフリット合わせので、オリエンアーションフリット合わせので、オリエンアーションフリット合わせので、カリエハを呼び的記りエハ変とする半等体ウェハの位置の方法。

8.発明の詳細な説明

(世衆上の利用分野)

との発明は、半導体タエハ(以下これを単にタエハという)の位置決め方法に係り、 特化、 位置 決め機量へのタエハの移し替えが 不要で、 さらに、 半導体製造製量内のゴミの客下によるタエハのパ ターン面の行頂も防止するタエハ の位置決め方法 に関する。

(従来の技術)

従来より、この類のフェへの位置失め万法とし

*02-08-12 11:30 宛先 OLIFF

て、バターン面を上方に向けてクエバカセット化 収納されているクエハを、クエハ田送手氏を用い て位置決め委員へおし替え、光電券子等で位置決 めの苦草となるりエへのオリエンナーションフラ ット(以下これを単ドメリフラという)を検出し、 ウエハヤチ的足められた万角へ回転(角皮移動) させ、位型決めする方法が知られている。 [発射が解決しようとする問題点]

しかしながら、このような従太のクエへの位置 決め方法にあっては、半部体政策を置内のゴミ等 が上方を向いているウェへのパノーン面に落下し て付着するので、パメーン面が何損され、多留り が似下するという欠点があった。さらに、クエハ を位置抉め役員に合し替えなければならないので。 ロスタイムが発生し、半導体製造装使のスループ ットの低下せもたらしていた。

この発明は上述の問題点に無みなされたもので、 半導体製造装載内のゴミ等の路下によるクエへの パメーン面の汚損を筋止することが可能で、さら 化、 位置決め投票へのウエへのおし若えが原因で

ウェハを前記ウエハ遊送用ヘンドラから浮上させ、 ついで前記検出手段の検出信号に基づいてウェハ のオリフラを予め足められた資きに合わせるべく クェス回転させ、メリフラ合わせを完了したウエ へを再び前記ウエハ搬送用ハンドラに敬障するよ うれしてウエハの位置失めを行う。

[作用]

本発明は上配の方法でウェハの位置決めを行う ものであるが、位置失めを完了するまで、タエハ のパメーン面は常化下向きの状態化なっているの で、半毎年製造会量内のゴミ等が落下しても、パ ターン面にゴミが付着することがなく、かつ、フ エハ蚩送用ハンドラおよびウエハ位置合わせ用ハ ンドクはウェハの外刺マージン部あるいは非ペク ーン面に当掛するようにしてウエハを保持するの で、何らウェハのパメーン面が汚損されることは ない。さちに、半導体製造の一迷の処理プロセス の一つであるウェハ遊送工程中に、ウェヘの位置 込めを行うようにしたので、スルーブットの向上 を知ることができる。

生じるロスタイムをなくすようにした新規なウェ 八の位置決め方法を提供することを目的とする。 「問題点を解決するための手及」

上配の目的を連成するためを発明によれば、ク エハの外周マージン部を支えるととも化外線をガ イドするようにしてクエハを主持する支持手段を 有するウェハ柏具と前記りエハ治具を水平断内で 移動させる第1の移動手段とからなるウエハ版送 用ハンドラ、 前記ウエハ無送用ハンドラの上側 K 位置しウェベの上面(非パメーン面)あるいは外 彼に当級するようにしてウェヘを保持する保持手 段と前記保持手段を上下動および水平面内で回転 させる第2の移動子放とからなるウェハ位置合わ 七用ハンドラ。およびウエハのオリフタを茫然と レてクエへの向きを終出する被出手段を有し、前 記ウエへ搬送用ヘンドラにより、パメーン面を下 向きにした状態でウエヘカセットに収納されてい るウエハを前記ウエハカセットから取り出して胸 記検出手段の配置された所定の検出位置に勤送し たのち、前記タエハ位置合わせ用ハンドラにより。

(章 第 保)

以下、第1回ないし第6回に例示するところに . 従って本発明のウエへの位置決め方法を設明する。

第1回および第2回は本発明のウェへの位置決 め方法に用いるウエへの位置決め装置の裁略を示 すもので、位置決め装置は、ウェハ銀送用のンド 94、検出手及も、タエハ位置合わせ用ハンドラ 9、および実空容益をとから様成されている。

9ェハ遊送用ハンドラもは、9エハ1を支持す る支持予取 8 mを有するワエへ希弁 2と、クエハ 治共2を水平面で移動させる第1の移動手段3と からなり、其空容容をの内部中央に放棄されてい る。なお、前記支持手段 2.8 はウエハ治兵 2 上の 4 ヶ所に設けられた爪であって、第3 凶に示すよ うんりエハ1の外角マージン番18を支えるとと もに、ウエハ1の外体をガイドするようにしてク エハ1を支持するので、ウエハ1のパメーン面が クエへ恰呉8に当接して朽損されることはない。 また、前配第1の字曲手段3は、公知のメカモカ ルパンメグラフ技術で在在当れよび范囲動が可能

である。

次に、被出手及6は、包荷給合案子(CCD) を用いた2列の光学式ラインセンすで、タエへ社 を開送するタエへ歩送用へンドラ4が所定のの を避じたとき、タエへ1のオリフラ11の が単としてクエへ1の向きをかがで検知リフラ11の のである。前にセンサは、タエへ1のオリフカはの のでカットを記せい間に、アエハ1のオリフれたの のフラットの最近にでは、アエハ1のよりでは、 り、クエハ1が予めないにではでは、 り、たとさ、名の出力電圧が同の光やは対する。 なたなな数のには、3の光を囲うに、 を、複数のでは、3の光を囲うに、 を、では、3の光を囲うに、 を、できるのでは、3の光を囲うに、 を、かって、第4回の破線に示すなりをえが不要である。

そして、ウェハ位献合わせ用ハンドウョは、ウェハ1を保持する保持手段でである計量テャックと、保持手段でも上下動および水平面内で回転させる第2の移動手段8とからなり、真空等85の

- 7 -

プ10gを助じ、真空容器5円およびプロセス及 **応急内を真望ポンプ(盥示せず)等の排気手段で** 辞気した役。 タエハ位置合わせ用ハンドラ9の第 2の移動学段8を作動して、保持手段7を下降さ 七、保持手段1Kよりウエへ搬送用ハンドブリの ウエハ柗共 2 上のウェベーを収煮保持する。この 状態で、第2の移動手数8により保持手段7を上 丼をせるようにしてウェハ1をウェハ伯兵でから 浮上させる。そして、検出手数 5 Kよりウェハ1 の向きをオリフラを基準として検出するとともに、 予め定められたウェハ1の向きとの丁れを補正す・" べく、ウェハ位置合わせ用ヘンドフタにウエハ1 を保持している保持学校でを回転させる駅動信号 を送出する。との信号に載づいて、ウエハ位置台 わせ用ハンドラ9の第2のお助手段8が作動し、 保持手段でが回転され、クエハ1が済足の向きに なる。さらに、第3の移動手段8を作動して、保 弁手数1を下降させ、 再びロエへ1をロエハ参送 用パンドライのウェハ抬具2上に装成する。同時 に、ウエハ位置合わせ用ハンドラ9の保持手食で

中央上側に設置されている。

また、この位置決め基礎の立ち両側には、ウェハカセットの設備されたロードロック盆およびプロセス及応望(ともに四示せず)があり、其契管器5の左右外鏈に設けられたグートパルブ10』。

上述の如く株成された位置決め核果を用いて次のようにウェハの位置決めを行う。 位置決めにおたっては、ロードロック塩内のウェヘカセットに パターン面を下向きにした状態でウェハ1を収納しておく。

まず、グートパルデ10aを開くとともに、ウエハ御送用ハンドラ4の第1の容易手段3を作動して、ウエハ治具2をロードロック量内に搬入する。そして、ウエハ治具2の支持手段2aによりウエハ1を支持するようにしてウエハカセットとウエハ撤送用ハンドラ4との間でウエハ1の受け彼しを行い、さらに、ウエハ1を真空容されている所定の彼出位置に搬送する。ついで、ゲートバル

第5般および第6回は、保持予以7の他の実施 効を示すものである。

第5回に示す保持手度である 真型チャックは 当級部11に、真要ポンプに通じる解状孔12を 設けてあり、当級部11がクエハ1の非ペメーン 面に当級すると同時に真容ポンプの適能を開始し、 クエハ1を真型張着するものである。 なお、真空 ナャックを用いる場合には、真型 容易 5 内の圧力 と真型チャックの成入圧力の表を 出来るだけ大き

特別電G4-9635 (4)

くしてやる必要がある。

一方。 男 8 四 に 示す 没持 手 改 1 であるメカニカルハンドは、 ウエハ 1 の外 崩 マー ジン部を支持するとともに、 ウエハ 1 の外 疑をガイドする 爪状の 2 つの メカニカルフィンガー 1 3 によってウエハ 1 を 把 持 するものである。

[発射の効果]

- 11 -

級になっており、ゴミ袋が高下してもパターン面が特換されることがなく、歩きりの向上が胸待できる。さらに、ウェハ物送工程に併行してウエハの位置失めを行うようにしたので、従来の方法に見られる位置失め袋壁へのウェハの移し替えが原因であるロスタイムもなく、スループットの向上を倒ることが可能となった。

4.関節の歯単な説的

第1 図および祭2 図は、それぞれ本発明のウエハの位置決め方法に用いる位置決め核酸の平面図および領面図。第3 図はウエハの説明図。第4 図は核出手段の説明図。第5 図および第6 図はぞれぞれ保持手段の他の交換例を示す作用説明図である。

1;ウエへ、1 a;外間マージン部、1 b;オリフラ、2;ウエへた兵、2 a;支持手段、3;第1の移動手段、4;ウエハ省送用ハンドラ、5;真型容器、6;検出手段、7;保持手段。8;第2の移動手段、9;ウエハ位履合わせ用ハンドラ。

- 10 - COCA # CF L D - AN







